硅团簇熔化行为的紧束缚分子动力学研究*

王 坚† 王绍青

(中国科学院金属研究所沈阳材料科学国家(联合)实验室,沈阳 110016)(2003年2月10日收到2003年3月10日收到修改稿)

利用紧束缚分子动力学方法研究了硅团簇 Si_n(*n* = 5—10)的熔化行为.给出了团簇熔化潜热和熔点随团簇尺 寸的变化关系,表明团簇熔化潜热和熔点强烈依赖于团簇的原子数.计算结果表明硅团簇熔化机理与金属团簇熔 化有很大不同,金属小团簇的熔化是一个从低温类固态向高温类固态转变的过程,在转变温区,类固态和类液态处 于动力学共存,而硅团簇在转变温区则是处于一种中间态,这种中间态既不是类固态又不是类液态.比较了用不同 计算方法和定义方法所得硅团簇熔点.

关键词:紧束缚,硅团簇,熔化潜热 PACC:7115F,8715H,3640

1.引 言

近年来 原子团簇结构和物性受到了人们的普 遍关注[1-4],对团簇熔化过程的研究,有重要的科学 意义和潜在的应用价值[5].目前,多数研究集中在金 属团簇熔化上,对半导体团簇涉及较少.Barjors^[6], Dinda^[78]采用经验多体势方法^[9]研究了中等尺寸硅 团簇的熔化,而紧束缚分子动力学(TBMD)方法作为 对经验势方法的一种替代在模拟半导体材料结构和 热力学性质方面获得了广泛的应用^[11-16]. Wang^{10]} 用 TBMD 方法模拟了中等尺寸硅团簇的熔化行为, 得到了较好的结果,为了对小体系熔化过程有一个 全面的理解 对熔点和潜热这两个热力学量子尺寸 效应的研究至关重要. 在文献 6-10 的研究中并 没有涉及熔化潜热及潜热随团簇尺寸的变化关系; 对较小尺寸的团簇 Sis Sia 也没有进行相关研究.本 文采用 TBMD 方法研究了硅小团簇的熔化行为,并 给出了熔化潜热随团簇尺寸变化的规律,分析了 Sia 熔化的详细过程 比较了不同文献所得熔点。

2. 理论模型与方法

在模拟过程中采用紧束缚势来描述原子间的相

互作用 体系的总能可表示为^[17] $E = \sum_{i=1}^{n} \frac{P_i^2}{2M} + E_{bs} + E_{rep} + C \sum_{i=1}^{n} (q_i - q_i^0)^2$,
(1)



图 1 Si5-Si10在 0K 时的空间构型

式中等号右端第一项为体系动能,第二项为紧束缚 方法计算得到的电子能量,第三项为短程排斥项,第 四项与团簇电荷有关.具体参数可参阅文献[17]. 对体系总能求导即可求出原子间的作用力,从而进 行分子动力学计算.团簇在 0K 时的稳定结构采用 密度泛函理论局域密度近似下的第一原理的计算结

^{*}国家重点基础研究项目(批准号:TG2000067104)资助的课题.

[†] 通讯联系人. E-mail :wangj@imr.ac.cn

果^[18-20] 团簇的初始空间构形如图 1 所示.

为了进一步表征团簇的熔化行为,引入键长涨 落(bond length fluctuation)参数 δ ,即

$$\delta = \frac{2}{n(n-1)} \sum_{i < i} \frac{(\langle r_{ij}^2 \rangle - \langle r_{ij} \rangle \rangle^{1/2}}{\langle r_{ii} \rangle} (2)$$

式中 n 为团簇原子数 r_{ij} 为原子间距 , < > 表示系 综平均.

3. 结果与分析

3.1. 硅团簇的熔点与熔化潜热

图 2 给出 n = 5—10 硅团簇的热力学曲线.从 图 2 可以看出 (1)能量在某一温度点发生跃变,此 温度点即为熔点,跃变的高度为熔化潜热 Δu^{k} (2) 团簇的熔点明显低于块体硅的熔点(用 TBMD 方法 计算的结果约为 1700K^[21]).各团簇熔化潜热和熔点 列于表 1.

> 表 1 团簇的熔化潜热和熔点,以及用不同的计算 方法和定义方法所得团簇熔点的对比

团簇	熔化潜热	熔点/K			
大小 n	/meV	本文	文献7]	文献 8]	文献 10]
5	0.70	140	—	_	—
6	1.20	1228	—	—	—
7	2.73	1550	1590	1968	1558
8	1.20	873	860	1000	642
9	2.34	1119	780	1010	830
10	1.35	828	800	990	800

由表1可知 团簇的熔化潜热远小于块体(硅晶



图 2 Si5-Si10的温度-能量关系

体熔化潜热约为 0.4eV^[22]).在金属团簇和稀有气体 团簇中也观测到了同样的现象^[22-24],如锡的块体熔 化潜热为 0.073eV,而原子数为 430 的锡团簇的熔化 潜热则下降到 0.04eV^[22].这是因为团簇表面原子百 分比高,原子配位数不全,表面能大大增加,团簇熔 化时所增加的内能要小得多,所以熔化潜热和熔点 有较大的降低.从某种程度上可将团簇看作是具有 很多缺陷的晶体^[8],而缺陷可为相变提供形核位置, 从而使相变变得容易.



图 3 (a)团簇熔点、(b)团簇熔化潜热和(c)0K时团簇结合能增量与尺寸的关系

图 3 分别为团簇的熔点、熔化潜热和结合能增 量与团簇尺寸图.图 3(a)中 n = 6, 7, 9的团簇熔点 明显高于其他团簇(n = 5.6.8.10)前人的一些研究 结果也发现了这种幻数现象[78,10] 这种幻数与结构 稳定的团簇相对应 ,而团簇的稳定性还可以从团簇 的结合能增量比较得出[15] 结合能增量高的团簇其 结构也较稳定,如图 3(c)所示,其变化趋势和熔点 的变化相一致. 值得注意的是,熔化潜热的变化趋 势也和熔点变化相似,如图 3(b)所示.这与金属团 簇的熔化行为完全不同[25],金属小团簇熔点和熔化 潜热随团簇的尺寸减小而减小,硅团簇原子间以共 价键结合 在空间形成一定构型 ,从图 1 可以看出 , n = 7,9 的团簇结构上具有较高的对称性,例如 Si₇ 就具有 D₅₀对称性的五角双棱锥结构 ,是一个完全 的多面体结构 而通常这种笼状结构的熔化必须是 整个结构完全发生变形或破碎10〕因此其熔化潜热 相对其他团簇要高得多,其他团簇如 Si。不能形成 一个完整的笼状结构,有"突起"的原子存在,这样当 温度升高时 这些'突起'的原子配位数较少 很容易 发生迁移而导致团簇无序和熔化 ,所以熔化潜热偏

低.Si₆虽然熔点较高,却因为有'突起'原子的存在, 使得熔化潜热降低.因此我们认为具有完全类笼状 结构的团簇热稳定性也较高,这与 Wang 等人的结 论一致^[10].

3.2. 熔化过程

为了描述团簇的熔化过程,计算了键长涨落参数 & ,该参数对结构变化的灵敏度很高,特别适合小团簇的研究²²¹.



图 4 Si₆ 的键长涨落参数 ∂ 与温度的关系曲线

图 4 为 n = 6 的情况.从图 4 可以看出,曲线明 显地分为三部分 :低温区和高温区键长涨落呈线性 变化 且变化的幅度不大 我们分别将这两个温区内 团簇的状态称为类固态和类液态 详细讨论见后 :中 温区键长涨落值变化较剧烈,这说明团簇的结构有 所改变 发生熔化 此时团簇既不同于类固态 人不 同于类液态 而是处于一种中间态.对于 $n \ge 7$ 的硅 团簇,文献8,10,给出了它们的键长涨落曲线,其特 征与 Sig 相似.这种熔化机理和金属团簇不同,在转 变温区 金属团簇能够在类固态和类液态两种状态 之间快速转换 不存在中间态 小团簇处于动力学共 存^[25],为了进一步说明硅团簇的这种熔化机理,计 算了体系在类固态、中间态、类液态时的键长分布函 数,如图5所示,100K时团簇处于类固态,这时曲线 是三个孤立的峰,峰与峰之间并不连通,这说明团簇 中的原子也像固体晶体中的原子一样在平衡位置做 热振动,并不能随意移动;2000K时团簇处于类液 态 这时孤立的峰完全消失 取而代之的是一个较为 连续的峰 这说明团簇中的原子也像块体的液态那 样具有"流动性",1228K时团簇处于中间态,此时曲 线同时具有类固态(孤立的峰)和类液态(连续的峰) 的特征 这正好说明中间态的确不同于类固态和类





液态.

硅团簇的这种独特的熔化行为,使人们对其熔 点的定义各不相同,有人取中间态温区的平均值作 为熔点^[10],有人将键长涨落值突变的那一点作为熔 点^[7]还有人提出了以团簇中两原子的距离分布函

- [1] Xiong J J 2001 Materials Design(Tianjin :Tianjin University Press)
 p288(in Chinese] 熊家炯 2001 材料设计(天津:天津大学出版社)第 288页]
- [2] Ho K M et al 1998 Nature 392 582
- [3] Luo C L and Zhou Y H 1999 Acta Phys. Sin. (Overseas Edition)8 820
- [4] Li P, Xiong Y, Guo Q Q and Zhang J P 2002 Chin. Phys. 11 1018
- [5] Schmidt M, Kuche R, Issendorff B V and Haberland H 1998 Nature 393 238
- [6] Barjors E B and Levesque D 1986 Phys. Rev. B 34 3910
- [7] Dinda P T and Mistriotis A D 1994 Phys. Lett. A 191 339
- [8] Dinda P T and Mistriotis A D 1995 Phys. Rev. B 51 13697
- [9] Stillinger F H and Weber T A 1985 Phys. Rev. B 31 5262
- [10] Wang J L et al 2001 Chem. Phys. Lett. 341 529
- [11] Goringe C M, Bowler D R and Hernandez E 1997 Rep. Prog. Phys. 60 1447
- [12] Colombo L 1998 Comput. Mater. Sci. 12 278
- [13] Masuda-Jindo K 2001 Mater. Trans. 42 979
- [14] Li Y L and Luo C L 2002 Acta Phys. Sin. 51 2589 (in Chinese)

数为标准定义熔点^[8],而本文将能量突变的那一点 作为熔点.作为比较,表1列出不同文献所求得的团 簇熔点值.

4. 结 论

本文利用 TBMD 方法研究了硅团簇(*n* = 5—10) 的熔化行为 结论如下:

1. 团簇熔化潜热与熔点强烈依赖于团簇的原
 子数,且其值明显低于块体的熔化潜热和熔点.

 2. 团簇熔化潜热随尺寸的变化规律可以从团 簇构型的不同来解释,笼状结构的团簇熔化潜热较高.

 3. 硅团簇的熔化机理与金属团簇有所不同,对 于 n = 5 6 的团簇,其熔化也和其他团簇一样遵循 熔化的两步机理:先从类固态到中间态,再从中间态 到类液态,这种中间态不同于类固态和类液态.

[李延龄、罗成林 2002 物理学报 51 2589]

- [15] Fa W and Luo C L 2000 Acta Phys. Sin. 49 430 (in Chinese)[法 伟、罗成林 2000 物理学报 49 430]
- [16] Luo C L, Zhou Y H and Zhang Y 2000 Acta Phys. Sin. 49 54 (in Chinese) [罗成林、周延怀、张 益 2000 物理学报 49 54]
- [17] Behera S N, Panda B K, Mukherjee S and Entel P 2001 Phase Trans. 75 41
- [18] Fournier R, Sinnott S B and Depristo A E 1992 J. Chem. Phys. 97 4149
- [19] Jackson K et al 1999 Phys. Rev. A 59 3685
- [20] Raghavachari K and Rohlfing C M 1988 J. Chem. Phys. 89 2219
- [21] Kwon I, Biswas R, Wang C Z and Ho K M 1994 Phys. Rev. B 49 7242
 Zhang B L, Wang C Z and Ho K M 1993 Z. Phys. D 26 S285
- [22] Bachels T et al 2000 Phys. Rev. Lett. 85 1250
- [23] Lai S L et al 1996 Phys. Rev. Lett. 77 99
- [24] Beck T L et al 1987 J. Chem. Phys. 87 545
- [25] Zhao S J , Wang S Q , Cheng D Y and Ye H Q 2001 J. Phys. Chem. B 105 12857

Tight-binding molecular-dynamics study of melting behaviour of small silicon clusters *

Wang Jian Wang Shao-Qing

(Shenyang National Laboratory for Materials Science, Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, China) (Received 10 February 2003; revised manuscript received 10 March 2003)

Abstract

The Tight-binding molecular-dynamics (TBMD) has been used to study the melting behaviour of small silicon clusters Si_n(n = 5—10). We report the calculated results of the latent heat of fusion $\Delta \mu^{ls}$ and the melting temperature $T_{\rm m}$ as a function of cluster size. $\Delta \mu^{ls}$ and $T_{\rm m}$ exhibit a strong dependence on cluster size. The melting mechanisms of silicon clusters are distinguished from metal clusters. The melting of metal clusters can be described as a transition from a low-energy solid-like structure at low temperatures to a higher-energy liquid-like structure at high temperatures. At the transition temperature , metal clusters undergo a dynamics coexistence of the two states , while the silicon clusters undergo an intermediate state which is neither liquid-like structure nor solid-like structure. The melting points obtained by using different calculation methods and definitions also have been compared in this work.

Keywords: tight-binding, silicon clusters, latent heat of fusion **PACC**: 7115F, 8715H, 3640

^{*} Project supported by the State Key Program of Basic Research of China (Grant No. TG2000067104).